

ICN74HC138

(3-8 译码器)



概述

ICN74HC138B 是一款高速 CMOS 器件,引脚兼容低功耗肖特基 TTL(LSTTL)系列。

ICN74HC138B 有三个地址数据输入端(A0、A1、A2)和八个有效译码为低的输出端($\overline{Y0}$);

ICN74HC138B 有三个使能控制端($\overline{E1}$ 、 $\overline{E2}$ 、E3),当 $\overline{E1}$ 、 $\overline{E2}$ 为低电平且 E_3 为高电平时,八个译码输出端才有译码输出,否则八个译码输出端将全为高。

ICN74HC138B 通常应用于单个三地址数据输入八译码输出的 3-8 译码器,也可根据使能信号特点用两个 ICN 74HC138 实现四地址数据输入和 16 译码输出的 4-16 译码器,应用中未使用的使能端要处在译码有效输出使能电平状态。

ICN74HC138B 为 LED 显示屏专用芯片,具有防烧 PMOS(4953)功能,内部集成定时器,当 A0 在 50ms 内没有 $0\rightarrow1$ 跳变,则关闭译码器。

特性

- ◆ 采用 CMOS 工艺
- ◆ 低功耗
- ◆ 防烧 PMOS(4953)功能
- ◆ 供电电压: V_{DD}=3.0~5.0V
- ◆ 封装形式: SOP16、QFN16(3*3)

应用领域

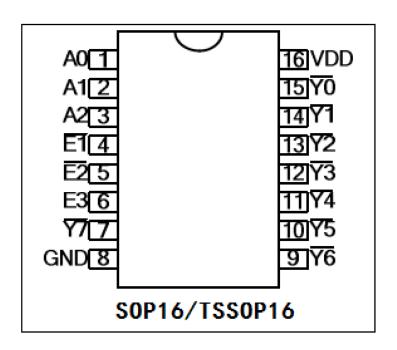
♦ LED 显示屏行选专用译码电路

注:本产品为 LED 显示屏行选专用译码电路,不能应用于静态译码电路,译码器的输入 A0 必须为动态信号,并且在 50ms 内必须有 0→1 的状态出现,否则内部译码电路处于关闭状态,并关闭所有输出 Pin

封装信息

产品名称	封装形式	塑封体尺寸	脚间距
) 阳石物	封表形以	(mm)	(mm)
ICN74HC138	SOP16	10.0*3.94*1.45	1.27
ICN74HC138B	SOP16	10.0*3.94*1.45	1.27
ICN74HC138TSB	TSSOP16	5.0*4.4*0.9	0.65

管脚定义

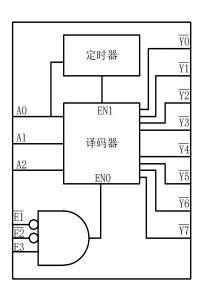




引脚说明

管脚编号	管脚名称	功能
1~3	A0~A2	数据输入端
4~6	E1, E2, E3	使能控制端
8	GND	接地端
7, 9~15	Y7, Y6∼Y0	数据输出端
16	VDD	电源端

逻辑图



真值表

	输入					输出							
E1	E2	E ₃	AO	A1	A2	Ϋ́O	<u></u>	<u>72</u>	<u>¥3</u>	<u>¥4</u>	<u>7</u> 5	<u>7</u> 6	7 7
Н	X	X	X	X	X	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
X	Н	X	X	X	X	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
X	X	L	X	X	X	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
L	L	Н	L	L	L	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
L	L	Н	Н	L	L	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н
L	L	Н	L	Н	L	Н	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н
L	L	Н	Н	Н	L	Н	Н	Н	L	Н	Н	Н	Н
L	L	Н	L	L	Н	Н	Н	Н	Н	L	Н	Н	Н
L	L	Н	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L	Н	Н
L	L	Н	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L	Н
L	L	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	L



电气参数

极限参数 (Ta = 25℃)

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 ~ +7.0	V
逻辑输入电压	VI1	-0.5 ∼ VDD+0.5	V
功率损耗	PD	<400	mW
工作温度	Topt	-40 ∼ +80	$^{\circ}$
储存温度	Tstg	−50 ~ +150	$^{\circ}$

正常工作范围 (Ta=-40°C~85°C, 如不另外说明)

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
逻辑电源电压	VDD	3.0	5. 0	5. 5	V	_
高电平输入电压	V _{IH}	3.0			V	VDD=5. OV
低电平输入电压	$V_{\rm IL}$			2. 0	V	VDD=5. OV

直流特性

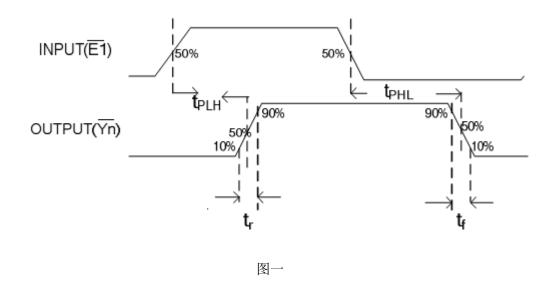
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
高电平输出电压	V_{OH}	4.9			V	VDD=5. OV
低电平输出电压	V _{OL}			0. 1	V	VDD=5. OV
静态电流损耗	IDD			1	uA	VDD=6. OV
输出端口驱动	Іон		-32		mA	VDD=5. OV
电流	IoL		58		mA	VDD=5. OV

交流特性

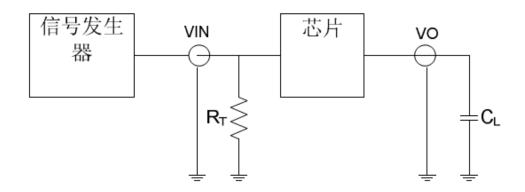
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
输出上升延时	t _{PLH}		13		nS	VDD=5.0V f=250KHz
输出下降延时	t _{PHL}		16		nS	CL=15pF
输出上升沿	$t_{\rm r}$		11		nS	时序图如图一
输出下降沿	t_{f}		6		nS	测试电路图如图二



时序图



测试电路

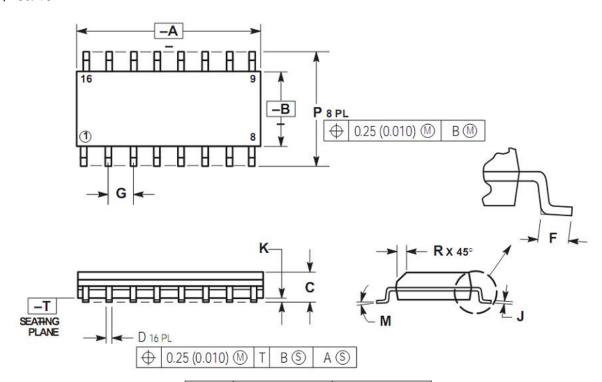


图二



封装尺寸

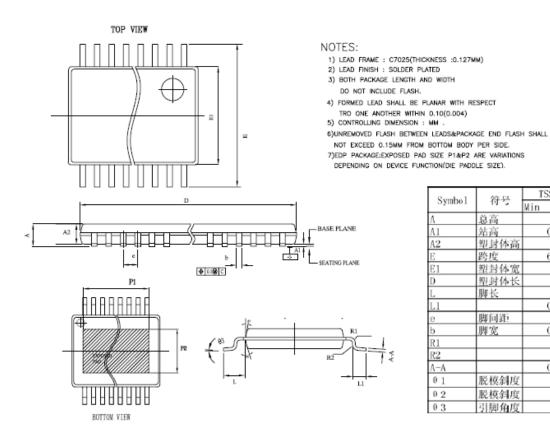
(1) SOP16



DIM	MILLI	METERS	INC	HES	
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX	
А	9.80	10.00	0.386	0.393	
В	3.80	4.00	0.150	0.157	
С	1.35	1.75	0.054	0.068	
D	0.35	0.49	0.014	0.019	
F	0.40	1.25	0.016	0.049	
G	1.2	7 BSC	0.050 BSC		
J	0.19	0.25	0.008	0.009	
К	0.10	0.25	0.004	0.009	
М	0°	7°	0°	7°	
Р	5.80	6.20	0.229	0.224	
R	0.25	0.50	0.010	0.019	



(2) TSS0P16



TSSOP14/16LD 符号 Symbol Min Max 总高 站高 0.05 0.15 A2 塑封体高 1.05 6. 25 跨度 6, 55 塑封体宽 4.34.5 塑封体长 4.9 5.1 脚长 0.450.75 脚间距 0.65 0.19 0.3 脚宽 0. 15TYP 0. 15TYP R1 R2A-A 0.09 0.2 θ1 脱模斜度 12° TYP θ2 脱模斜度 12: TYP

引脚角度

0

θ3



产品订购信息

产品编号	封装 (无铅环保)	塑封体尺寸(mm)	脚间距(mm)	重量(mg)
ICN74HC138	SOP16	10.0*3.94*1.45	1.27	159. 5
ICN74HC138B	SOP16	10.0*3.94*1.45	1.27	159. 5
ICN74HC138TSB	TSSOP16	5.0*4.4*0.9	0.65	65

声明:

集智创芯, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

[□] 北京集创北方科技有限公司保留说明书的更改权,恕不另行通知!

⑤ 任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,用户有责任在使用Chipone产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险及可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!